

# 第六届海内外中华青年材料科学技术研讨会 暨第十五届全国青年材料科学技术研讨会

(中国·重庆 2015年10月16-19日)

## 第二轮通知



### 一、会议简介

海内外中华青年材料科学技术研讨会每四年召开一次。自首届“海内外中华青年材料科学技术研讨会”于1995年10月在西安召开以来，于1999年10月、2003年10月、2007年10月、2011年10月分别在杭州、长沙、重庆、西安隆重召开，大会得到了党和国家领导人及老一辈材料科学家的热情关怀。

全国青年材料科学技术研讨会每两年召开一次，是全国青年材料学者进行深入学术交流的学术盛会。自1987年在重庆发起召开首届会议以来，已先后在沈阳、青岛、大连、武汉、长沙、济南、杭州、哈尔滨、上海、长沙、重庆、南京、西安及沈阳举办了十四届。

本次会议旨在加强国际交流、拓展合作领域、推动共赢发展，促进海内外中华青年材料科技工作者的交流、研讨与合作，满足我国经济高速发展对材料科学技术研究与开发的需求，加速科技成果转化，提高我国材料科学技术研究与开发的水平和高新技术产业发展的速度，推动我国在材料科技领域的快速发展，提升我国在世界材料科技竞争中的地位。

### 二、会议组织

本次会议由中国材料研究学会青年工作委员会主办，国家仪表功能材料工程技术研究中心、重庆材料研究院承办，联合支持的单位有国家教育部、国家科技部、国家自然科学基金委员会、国家人事部、国防科工局、国务院港澳台办公室、中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院、共青团中央、外国专家局、重庆市科协、重庆市科委以及与材料有关的著名高等院校、科研机构和企业等单位。

## 组织机构

**大会主席：**郭 福、刘庆宾

**大会顾问**（以姓氏汉语拼音字母为序）

卞曙光、车成卫、丁文江、干 勇、高瑞平、韩雅芳、黄伯云、江 雷、南策文、卢 柯、马燕合、屠海令、王国栋、王琦安、魏炳波、徐惠彬、徐南平、张 泽、周 廉、周 玉、朱 静、左铁镛

**指导委员会**（以姓氏汉语拼音字母为序）

陈克新、陈其针、邓福林、方玉诚、葛继平、耿 林、郭 斌、韩恩厚、韩高荣、韩杰才、雷 杰、李 强、李建保、李义春、孟庆海、史冬梅、隋同波、孙宝德、孙冬柏、邵忠智、田志凌、童小燕、奚正平、徐可为、徐禄平、姚 燕、俞大鹏、岳清瑞、张久兴、张少明、赵红光、郑雁军、朱旺喜

**学术委员会**（以姓氏汉语拼音字母为序）

**主 席：**王东哲、张国庆、赵栋梁

**委 员：**陈弘达、陈建峰、杜 勇、胡文彬、黄云辉、黄政仁、姜 勇、介万奇、李玉宝、刘 庆、刘若鹏、刘兴军、刘 正、聂祚仁、潘 峰、曲选辉、任瑞敏、王笃金、王西涛、谢建新、熊柏青、杨中民、张劲松、郑玉峰、周光远、周科朝、周少雄

**组织委员会**（以姓氏汉语拼音字母为序）

**主 席：**谌立新、刘雪峰、赵安中

**委 员：**陈思联、蒋成保、李金山、李兴无、林元华、刘 峰、刘河州、柳清菊、刘文胜、刘永长、卢 磊、吕昭平、钱九红、秦高梧、宋 旻、苏 航、王海鹏、王 磊、王守国、相 艳、熊华平、于广华、曾 飞、曾小勤、张文生、张哲峰、张政军、赵永庆、朱宝宏

**大会秘书处**（以姓氏汉语拼音字母为序）

**秘书长：**陈 洁、刘雪峰

**成 员：**暴宁钟、郝晓东、何 芳、何 鹏、侯仰龙、彭 犇、沈 韬、宋 成、王鲁宁、温 宁、杨晓亮、于敦波、岳 明、查钢强、张 斗、张十庆、张忠伦

### 三、会议内容

#### 学术报告

大会将充分反映材料科学研究的最新成果、水平以及发展趋势，开展国内外高水平的学术交流。大会邀请报告将邀请国内外知名学者。

#### 1、大会特邀报告

- Thomas Webster, Northeastern University  
报告题目: Advancing Materials Science and Technology Using Nano and Picomedicine: 15 Years of Lessons Learned
- Dusan P. Sekulic, University of Kentucky  
报告题目: Phase Field Modeling of the Surface Tension Driven Metallic Melts
- 高瑞平, 国家自然科学基金委员会  
报告题目: 待定
- 南策文, 清华大学  
报告题目: 待定
- 中国工程院院士 (待定)  
报告题目: 待定
- Nian X. Sun, Northeastern University  
报告题目: Integrated Ferroics for Compact and Power Efficient Sensing, Memory, Power, RF and Microwave Electronics
- Jihui Yang, University of Washington  
报告题目: Chemical Bonding and High Efficiency Thermoelectrics
- 陈其针, 科技部高新技术发展及产业化司  
报告题目: 待定
- 周天丰, 北京理工大学  
报告题目: 玻璃微结构阵列高效精密模压成形加工
- 王煜, 重庆大学  
报告题目: Designed Synthesis of Advanced Materials for Electrochemical Energy Storage

## 2、分论坛学术报告

会议设置分论坛如下：

### (1) 先进钢铁材料

分论坛主席：陈思联、王学敏

### (2) 有色金属材料

分论坛主席：朱宝宏、李兴无、马运柱

### (3) 热电材料与信息功能器件

分论坛主席：张 斗、查钢强、林元华

### (4) 特种功能材料

分论坛主席：岳 明、于敦波、游才印

### (5) 绿色建材与环境材料

分论坛主席：张忠伦、秦高梧、高 峰

### (6) 高分子材料

分论坛主席：周光远、孔 杰

### (7) 薄膜材料与表面技术

分论坛主席：王守国、宋 成、付前刚

### (8) 材料设计与表征技术

分论坛主席：宋 旻、王金斌

### (9) 材料性能与服役行为

分论坛主席：张哲峰、何春年、王玉金

### (10) 先进制备加工技术

分论坛主席：曾小勤、李文亚、陈瑞润

### (11) 复合材料

分论坛主席：黄陆军、何 芳、栾佰峰

### (12) 生物医用材料

分论坛主席：温 宁、王秀梅、王鲁宁

### (13) 能源材料

分论坛主席：相 艳、王 耀、侯仰龙

### (14) 纳米材料与技术

分论坛主席：暴宁钟、俞燕蕾、伍 晖

### (15) 先进高温合金

分论坛主席：刘永长、王海鹏

#### 四、会议时间、地点及费用

会议时间：2015 年 10 月 16-19 日

16 日：全天报到

17 日：大会开幕式，大会特邀报告

18 日：上午分论坛交流

中午墙报交流

下午分论坛交流，优秀评选及颁发

19 日：代表疏散，会务组撤离

会议地点：中国 重庆悦来国际会议中心

报到及住宿地点：

重庆华辰国际大酒店。会议期间将安排车辆接送代表往返于酒店与会场。

大会指定酒店：

重庆华辰国际大酒店

地址：重庆市空港新城百果路 33 号 电话：+86(023) 63138888

房型	会议价	前台价
豪华单、标房	RMB: 420 元/晚/间	RMB: 888 元/晚/间
行政单、标房	RMB: 520 元/晚/间	RMB: 988 元/晚/间

房间免费提供宽带或无线上网，住店期间凭房卡免费使用游泳池、健身房（08:30-22:00）。

交通：

➤ 江北国际机场

计程车：5 公里，约 16 元人民币。

公交车：乘坐轨道交通 3 号线至回兴站下车，换乘 689 路至桂馥大道路口站，步行 300 米到酒店。

➤ 重庆北站

计程车：21 公里，约 45 元人民币。

公交车：乘坐轨道交通 3 号线（江北机场方向）至回兴站下车，换乘 689 路至桂馥大道路口站，步行 300 米到酒店。

#### **会议注册费：**

参会人员 1500 元/人，学生凭学生证 1000 元/人；

2015 年 07 月 30 日前注册，可享受 200 元/人的优惠；

会议注册费可现场缴纳也可提前汇款。

#### **汇款方式：**

单位名称：重庆功能材料期刊社有限公司

开 户 行：中行重庆北碚蔡家支行

帐 号：111615403446

**汇款时请务必备注：姓名+海内外青年材料研讨会**

### **五、重要时间节点**

2015年06月30日：第三轮通知

2015年07月30日：参会回执截止，报告摘要截止；提前注册截止

2015年08月30日：论文全文截止

### **六、论文投稿**

中英文论文经专家评审合格后推荐发表在：

《中国有色金属学报》中英文版（SCI/EI收录）

《中南大学学报》中英文版（SCI/EI收录）

《材料热处理学报》（EI收录）

《功能材料》（EI收录）

《材料导报》（中文核心收录）

《材料保护》（中文核心收录）

论文全文请直接用电子邮件发送至 [gnclwb@126.com](mailto:gnclwb@126.com)，并注明“海内外青年材料会议征文”。

### **七、优秀评选**

会议报告经专家评审，颁发“会议报告优秀奖”（TOP15）；

会议墙报经专家评审，颁发“会议墙报优秀奖”（TOP15）。

#### **八、大会秘书处联系方式**

通信地址：北京市海淀区学院路 30 号 北京科技大学 252 信箱 王文静

邮 编：100083

邮件地址：cmrsyb2015@163.com

电 话：0086-010-62333156

王文静（18810615492）

易 峰（15611083099）

附件：

**第六届海内外中华青年材料科学技术研讨会  
暨第十五届全国青年材料科学技术研讨会  
回 执**

姓名		性别	
单位		职务/职称	
通讯地址		邮编	
手机		电子邮箱	
住宿	<input type="checkbox"/> 华辰—高级单间（420 元/间/晚） <input type="checkbox"/> 华辰—高级标间（420 元/间/晚，合住请自行组合） <input type="checkbox"/> 华辰—行政单间（520 元/间/晚） <input type="checkbox"/> 华辰—行政标间（520 元/间/晚，合住请自行组合） <input type="checkbox"/> 自行安排		
入住日期		离店日期	
拟参加分论坛 (单选)	<input type="checkbox"/> (1) 先进钢铁材料 <input type="checkbox"/> (2) 有色金属材料 <input type="checkbox"/> (3) 热电材料与信息功能器件 <input type="checkbox"/> (4) 特种功能材料 <input type="checkbox"/> (5) 绿色建材与环境材料 <input type="checkbox"/> (6) 高分子材料 <input type="checkbox"/> (7) 薄膜材料与表面技术 <input type="checkbox"/> (8) 材料设计与表征技术 <input type="checkbox"/> (9) 材料性能与服役行为 <input type="checkbox"/> (10) 先进制备加工技术 <input type="checkbox"/> (11) 复合材料 <input type="checkbox"/> (12) 生物医用材料 <input type="checkbox"/> (13) 能源材料 <input type="checkbox"/> (14) 纳米材料与技术 <input type="checkbox"/> (15) 先进高温合金		
是否申请口头报告交流		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
报告题目			
报告摘要			
是否申请墙报交流		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
墙报题目			
墙报摘要			

注：请完整填报回执中各项，并将此回执在2015年7月30日以前E-mail发送至  
**cmrsyb2015@163.com。**